



特点

- 采用德国产玻璃钝化芯片焊接，优良的温度特性和功率循环能力
- 采用进口高级方形芯片支撑板，经真空 + 氢气保护焊接工艺，保证焊接层无空洞，使用更可靠。
- 采用 DCB 板及其它高级导热绝缘材料，导热性能好，导热基板不带电
- 典型应用
- 开关电源的输入整流、软启动电容充电、电气拖动和辅助电流
- 逆变焊机、电流充电直流电源
- 仪器设备的直流电源、PWM 变频器的输入整流电源、直流电机励磁电源

I <sub>D</sub>	600A
V <sub>RRM</sub>	600-2500V
I <sub>FSM</sub>	3 KA
I <sup>2</sup> t	28 10 <sup>3</sup> a <sup>2</sup> s

符号	参数	测试条件	结温 T <sub>J</sub> (°C)	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I <sub>D</sub>	直流输出电流	单相全波整流电路, T <sub>C</sub> =100°C	150			170	A
V <sub>RRM</sub>	反向重复峰值电压	V <sub>RRM</sub> tp=10ms V <sub>RSM</sub> =V <sub>RRM</sub> +200V	150	600		2500	V
I <sub>RRM</sub>	反向重复峰值电流	at V <sub>RRM</sub>	150			10	mA
I <sub>FSM</sub>	正向不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波	150			3	KA
I <sup>2</sup> t	浪涌电流平方时间积	V <sub>R</sub> =0.6V <sub>RRM</sub>				28	A <sup>2S*10<sup>3</sup></sup>
V <sub>FO</sub>	门槛电压		150			0.80	V
r <sub>F</sub>	斜率电阻					3.8	mΩ
V <sub>FM</sub>	正向峰值电压	I <sub>FM</sub> =230A	25			1.47	V
R <sub>th(j-c)</sub>	热阻抗 (结至壳)	单面散热				0.15	°C/W
R <sub>th(c-h)</sub>	热阻抗 (壳至散热器)	单面散热				0.10	°C/W
V <sub>iso</sub>	绝缘电压	50Hz,R.M.S,t=1min,I <sub>iso</sub> ,1mA(max)		2500			V
F <sub>M</sub>	安装扭矩 (M5)				4		N·m
	安装扭矩 (M6)				6		N·m
T <sub>stq</sub>	存温度			-40		125	°C
W <sub>t</sub>	质量						g
Outline	外形						

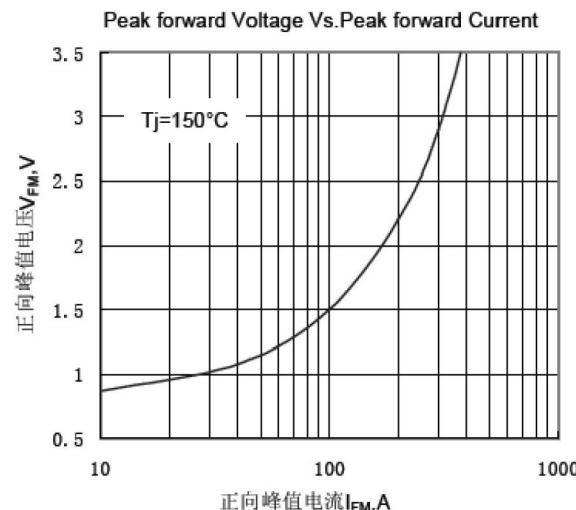


Fig.1 正向伏安特性曲线

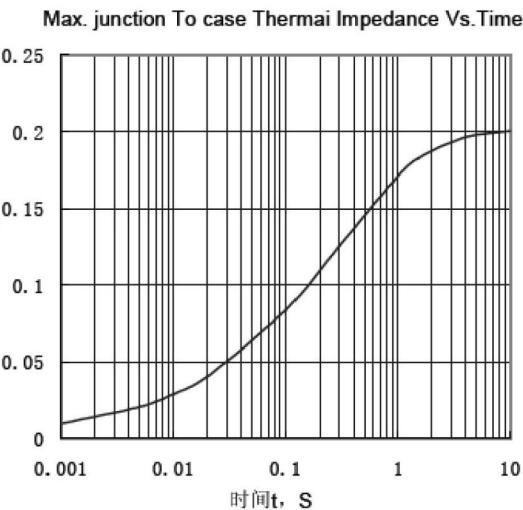


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

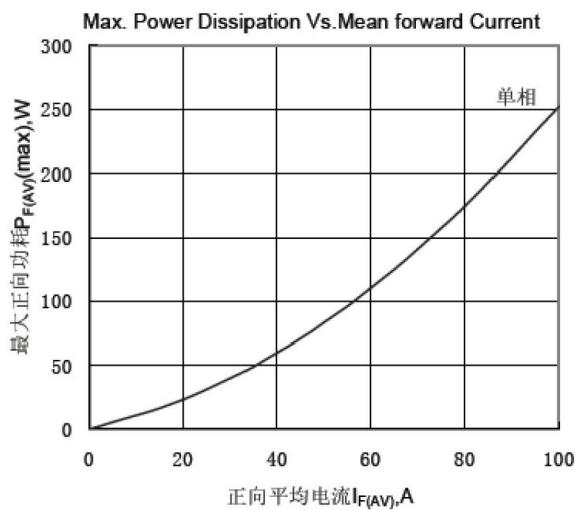


Fig.3 最大正向功耗与平均电流关系曲线

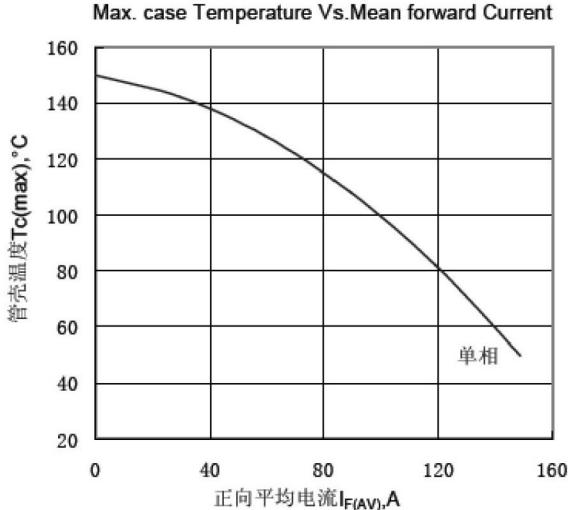


Fig.4 管壳温度与平均电流关系曲线

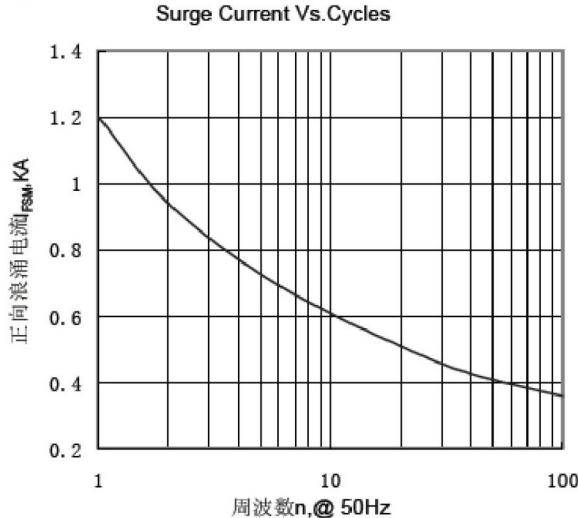


Fig.5 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

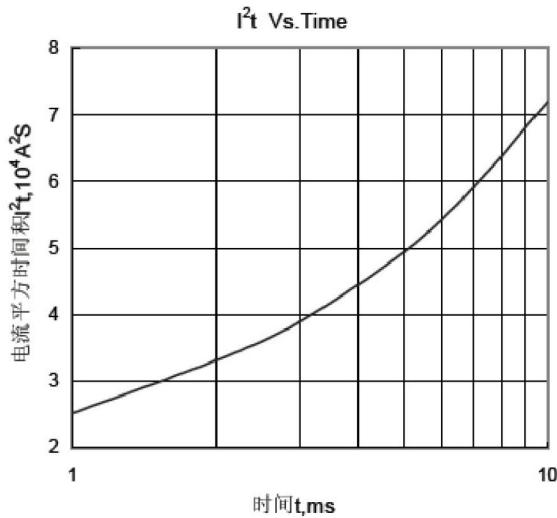


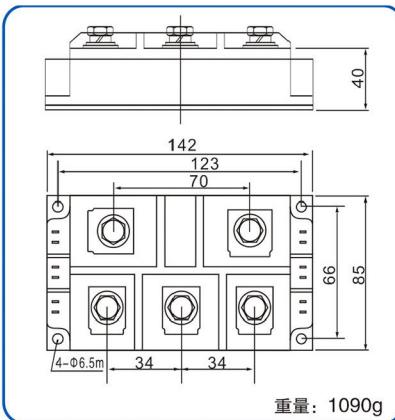
Fig.6  $I^2t$  特性曲线



上整整流器  
RECTIFIER  
SHANGZHENG®

MDQ600A 单相整流桥模块

外形图：



线路图：

